

产品 固化炉

固化炉是在正常条件下固化的设备，广泛应用于半导体和其他各种领域。

主要特点

温度：最高**250°C**

温度精度：**+/- 0.3°C**

温度均匀性：**+/- 3°C** 在 **175°C**时

超薄结构最大限度地节省占地面积

多次加载缩短生产周期

灵活编程操作
每个腔体独立固化

无线网络系统

多步固化工艺能力

高品质温度控制

高稳定固化温度

智能和用户友好的设计



1 腔体类型



2 腔体类型



4 腔体类型